



**Supplemental Declaration  
for Patent Application  
特許出願のための補完的宣言状**

**Japanese Language Declaration  
日本語による宣言状**

下記の発明者として、ここに下記のことを宣言する。

当方の居所、郵便番号、および国籍は、下記の当方の名前横に記載されている通りである。当方は、請求され、さらに権利を付与された発明において特許権を求めている内容の元来の第1単独発明者（下記に1名の名前が記載されている場合）または元来の第1共同発明者（下記に複数の名前が記載されている場合）であることを信じる。

As a below named inventor, I hereby declare that:

My residence, mailing address and citizenship are as stated below next to my name. I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled:

**LAYER-THICKNESS DETECTION METHODS AND APPARATUS FOR WAFERS AND THE LIKE, AND POLISHING APPARATUS**

明細書は

2001年 06月 13日に

出願番号第 09/881,445 として提出され、

2004年 01月 13日に補正し。

the specification of which

was filed on 13 / 06 / 2001 (day/month/year) as

Application Serial No. 09/881,445

with amendments through 13 / 01 / 2004 (day/month/year).

上記に修正された通りに、請求項を含む上記明細書の内容を検査理解していることをここに声明する。（該当する場合）

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above-identified specification, including the claims, as amended by the amendments referred to above (if applicable).

米国特許施行規則集（37CFR）§ 1.56 での定義に基づき、特許性にとって重要な情報を開示する義務を認める。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, § 1.56.

ここでなされた当方の認識についての声明はすべて正確で、情報および信念に関してなされた声明は正確であることを信じることをここに宣言する。さらに、故意の虚偽声明および類似の声明が合衆国法律集（18USC）§ 1001 において罰金または拘禁、あるいはその両方によって罰せられ、またそのような故意の虚偽声明が出願または発行される特許の有効性を危うくする可能性があることを理解の上で、これらの声明を行ったことをここに宣言する。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

<b>Name of Inventor / 発明者の氏名</b> Yoshijiro Ushio	
<b>Residence / 居所</b> Yokohama, Kanagawa, Japan	
<b>Mailing Address / 郵便住所</b> c/o Nikon Corporation Intellectual Property Headquarters Fuji Building 2-3 Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 JAPAN	
<b>Citizenship / 国籍</b> Japan	
<b>Inventor's Signature / 発明者の署名</b>  Yoshijiro Ushio	<b>Date / 日付</b>  6/12/2004

<b>Name of Inventor / 発明者の氏名</b> Takehiko Ueda	
<b>Residence / 居所</b> Shinagawa-ku, Tokyo, Japan	
<b>Mailing Address / 郵便住所</b> c/o Nikon Corporation Intellectual Property Headquarters Fuji Building 2-3 Marunouchi 3-chome Chiyoda-ku, Tokyo 100 JAPAN	
<b>Citizenship / 国籍</b> Japan	
<b>Inventor's Signature / 発明者の署名</b>  Takehiko Ueda	<b>Date / 日付</b>  26/11/2004